深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2020 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

- 1、业绩预告期间: 2020年1月1日至2020年6月30日
- 2、预计的经营业绩: □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	盈利: 36,800 万元~38,000 万元	- 盈利: 13,895.88万元
	比上年同期增长: 164.83%~173.46%	
基本每股收益	盈利: 0.247 元/股~0.255 元/股	盈利: 0.09 元/股

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

- 1、报告期内,尽管面临新冠疫情的冲击和海外市场景气度大幅下滑的负面影 响,公司按照既定的战略方向推进 PCB 样板、IC 载板的投资扩产和试生产工作,加 大市场拓展力度,实现主营业务稳定发展和营业收入平稳增长。
 - 2、报告期内,公司业绩较去年同期变动的主要原因:
- (1) 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司转让控股子公司上海泽丰半导体科 技有限公司 16%股权,已完成工商变更手续,并收到全部股权转让款,实现税后投 资收益约 22,638 万元。



(2) 扣除上海泽丰半导体科技有限公司 16%股权转让的投资收益,以及考虑海外市场下滑、新产能投放对净利润的负面影响后,公司归母净利润同比增长区间约为 1.92%-10.55%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将以公司披露的 2020年半年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会 2020年7月7日

